## 特許協力条約





特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第 12 条、法施行規則第 56 条) {PCT36 条及びPCT規則 70]

出願人又は代理人 の書類記号 SCPCT-84	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。			
国際出願番号 PCT/JP2004/008024	国際出願日 (日.月.年) 09.06.2004	優先日 (日.月.年) 19.08.2003		
国際特許分類(I P C) Int.Cl. <sup>7</sup> H01B5/00,	C09J9/02, H01B1/22, H01R11/01			
出願人(氏名又は名称) ソニーケミカル	朱式会社			
1. この報告書は、PCT35条に基づきこ 法施行規則第57条(PCT36条)の		予備審査報告である。		
2. この国際予備審査報告は、この表紙を	:含めて全部で4 ペー	ジからなる。		
3. この報告には次の附属物件も添付され a. <b>「</b> 附属書類は全部で				
	<b>Եとされた及び/又はこの国際予備審査</b> ▶CT規則 70. 16 及び実施細則第 607 号€	機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範 参照)		
「 第 I 欄 4 . 及び補充欄に示し 国際予備審査機関が認定した		<b>開示の範囲を超えた補正を含むものとこの</b>		
b 電子媒体は全部で		(電子媒体の種類、数を示す)。		
配列表に関する補充欄に示すよ ブルを含む。(実施細則第 802		大による配列表又は配列表に関連するテー		
4. この国際予備審査報告は、次の内容を	含む。			
<ul><li></li></ul>	告の基礎			
第Ⅲ欄 新規性、進歩性	又は産業上の利用可能性についての国際	予備審査報告の不作成		
第IV欄 発明の単一性の				
	こ規定する新規性、進歩性又は産業上のチ 及び説明	<b>利用可能性についての見解、それを裏付</b>		
「第VI欄 ある種の引用文				
「第VI欄 国際出願の不備				
第W欄 国際出願に対す	る意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			

国際予備審査の請求書を受理した日 04.04.2005	国際予備審査報告を作成した日 01.09.2005	
名称及びあて先 日本国特許庁(I PEA/J P) 郵便番号100-8915	特許庁審査官(権限のある職員) 小川 進	4 X   8 4 1 4
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 月	<b>为線 3477</b>

第1概	報告の基礎			
1. 20	の国際予備審査報告は、	下記に示す場合を除くほか	、国際出願の言語を基礎	とした。
<u> </u>	_それは、次の目的で提 _ PCT規則12.3及で _ PCT規則12.4にい	語による翻訳文を。 出された翻訳文の言語であ ゾ23.1(b)にいう国際調査 いう国際公開 は55.3にいう国際予備審査		
		を基礎とした。(法第6条 いて「出願時」とし、この		基づく命令に応答するために提出され )
V	出願時の国際出願書類	<b>§</b>	•	
Г	明細書			•
	第	ページ、	出願時に提出されたもの	) 付けで国際予備審査機関が受理したもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの
	第	ページ <b>*</b> 、		付けで国際予備審査機関が受理したもの
	第	ページ*、		付けで国際予備審査機関が受理したもの
Г	請求の範囲			
	第	項、	出願時に提出されたもの	
	第	項*、 佰*	PCT19条の規定に基	でづき補正されたもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの
	第 第			付けで国際予備審査機関が受理したもの
				TO CONTINUE EMPLY X2010
	kra hra			
	第	ページ/図 、	出願時に提出されたもの	) 付けで国際予備審査機関が受理したもの
	第	ページ/図*、		付けで国際予備審査機関が受理したもの
	第	ページ/図*、		付けで国際予備審査機関が受理したもの
	HUN ISKNOWN DE / DI			
	配列表に関する補	f充欄を参照すること。		
_				
3.	補正により、下記の書	類が削除された。		•
	厂 明細書	第		ページ
	請求の範囲	郑	,	<b>以</b>
	図面	第		ページ/図
	配列表(具体的に			
	配列表に関連する	テーブル(具体的に記載す	ること)	•
4. T	この報告は、補充欄に	示したように、この報告に	添付されかつ以下に示し	た補正が出願時における開示の範囲を超
				成した。 (PCT規則 70.2(c))
	一 明細書	第	^	•°>
	請求の範囲	第		<b>[</b>
	図面	第	^	ページ/図
	配列表(具体的に			
	配列表に関連する	テーブル(具体的に記載す	ること)	
				ļ
* 4.	こ談当する場合、その用	紙に "superseded" と記入	されることがある。	

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、 それを裏付ける文献及び説明

1		見	827
1	•	יאל	л÷

新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲	1~7	有無
進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲	1~7	有無
・ 産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 請求の範囲	1~7	有無

## 2. 文献及び説明 (PCT規則 70.7)

文献 1: JP 11-241054 A(ソニーケミカル株式会社)1999.09.07, 全文, 【図 1】~ 【図 7】 & US 5965064 A & EP 0996321 A2

文献 2: JP 59-189103 A(日本触媒化学工業株式会社)1984.10.26, 特許請求の範囲

文献 3: DE 10016041 A1 (Stockhausen GmbH & Co. KG) 2001. 10. 04,

Patentanspruche, [0018] & WO 01/74913 A1 & JP 2003-529647 A

文献 4: JP 8-325543 A(綜研化学株式会社)1996.12.10, 【0042】~【0044】

文献 5: JP 9-30112 A(三菱製紙株式会社)1997.02.04, 特許請求の範囲

請求の範囲1,5記載の発明は、国際調査報告で引用した文献1~3により、進歩性を有しない。文献1には、導電粒子の表面がカルボキシル基を有する絶縁性樹脂からなる絶縁性樹脂層で被覆されてなる絶縁被覆導電粒子及びその製造方法において、その絶縁性樹脂層として、好ましくはアクリル酸・スチレン共重合体、特に好ましくは架橋されているアクリル酸・スチレン共重合体を用いるということが開示されている。そして、文献2~3が例示できるように、カルボキシル基を有する樹脂を多官能アジリジン化合物で表面架橋するということは、周知の技術的事項であるから、文献1に開示されている、絶縁被覆導電粒子及びその製造方法において、その絶縁性樹脂層として、まず、アクリル酸・スチレン共重合体を用い、その絶縁性樹脂層の表面を多官能アジリジン化合物で表面架橋することは、当業者にとって容易である。

## 補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

## 第 V.2. 欄の続き

請求の範囲  $2 \sim 4$  記載の発明は、国際調査報告で引用した文献  $1 \sim 5$  により、進歩性を有しない。文献 1 に開示されている、絶導電粒子の表面がアクリル酸・スチレン共重合体からなる絶縁性樹脂層で被覆されてなる絶縁被覆導電粒子に、文献  $2 \sim 3$  が例示できる、カルボキシル基を有する樹脂を多官能アジリジン化合物で表面架橋するという、周知の技術的事項を適用するにあたって、その多官能アジリジン化合物として、文献  $4 \sim 5$  に示されているような、トリメチロールプロパンートリー  $\beta$  ーアジリジニルプロピオネート、テトラメチロールメタンートリー  $\beta$  ーアジリジニルプロピオネート又はN、Nーへキサメチレンー1、6 ービスー1 ーアジリジンカルボキシアミドを用いることも、当業者にとって容易である。

請求の範囲6~7記載の発明は、国際調査報告で引用した文献1~5により、進歩性を有しない。文献1には、絶縁被覆導電粒子がエポキシ樹脂を含有している絶縁性接着剤に分散されてなる、異方性導電接着剤も示されている。